エレクトロニクス実装学会

The Japan Institute of Electronics Packaging

Media Data

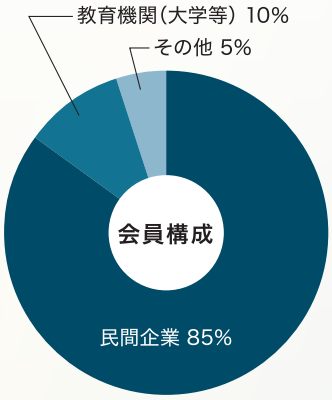
一般社団法人**エレクトロニクス実装学会**　（営業総代理：株式会社日刊工業コミュニケーションズ）

エレクトロニクス実装学会とは

About The Japan Institute of Electronics Packaging

当学会は1998年に「社団法人プリント回路学会」と「社団法人ハイブリッドマイクロエレクトロニクス協会」が合併し、誕生致しました。

我が国の基幹産業であるエレクトロニクス産業の実装技術について「産・官・学」の第一線で活躍する開発者・技術者、約2,400名により、コミュニティを形成、研究開発の発展・向上に寄与しております。近年では、国際会議の実施など、国際的な活動も盛んに実施し、幅を拡げつつあります。



■学会の主な事業

学術講演会

最新の実装関係の学術・技術研究成果を集めた全国大会を毎年3月に開催しています。

展示会（マイクロエレクトロニクスショー）

実装技術の最先端の姿を紹介する最新技術展示会として毎年4月に開催、国内外の基板、材料、装置、部品などを展示しています。また、特別講演、製品技術セミナー、実装研究セミナーも同時開催しています。

ワークショップ

湘南（葉山）と大阪にて開催。パネルディスカッションとポスター発表を通して、発表者と参加者が双方向のディスカッションを行い、生の実装技術の現状を知ることができます。

国際会議（ICEP）

1980年より毎年4月にわが国で開催し、世界各国から250件前後の論文発表と交流を行っています。

マイクロエレクトロニクスシンポジウム（MES）

毎秋、関西において100件ほどの論文からなる最新実装技術の発表会を行っています。

セミナー、基礎講座、講習会

生き生きとした最新の技術動向や実装技術の基礎知識を身につけることができます。

■入会案内

・正会員年会費10,000円（入会金2,000円）
・賛助会員年会費100,000円／口（入会金10,000円）

詳細は下記のURLに掲載しております。
https://jiep.or.jp/admission/adm-guide.html

■賛助会員制度のご案内：「イベントも広告も、活動の幅が広がる賛助会員制度。」

【賛助会員の特典】
・参加無料クーポン提供
・電子機器トータルソリューション展の参加費優遇
・本学会主催イベントの参加費優遇
・学会誌広告費掲載料優遇、等

特典詳細は下記のURLに掲載しております。
https://jiep.or.jp/about//regulations/2-1-1.pdf

エレクトロニクス実装学会の研究会

Societies for the study of The Japan Institute of Electronics Packaging

■現在活動中の18研究会

現地参加&オンラインのハイブリッド開催で実施

1. サステナブル高機能材料研究会
2. 高周波エレクトロニクス実装技術研究会
3. EMCモデリング委員会
4. 低ノイズ実装研究会
5. 先端ファブリケーション研究会
6. 先進実装・電子部品研究会
7. 検査&ものづくりイノベーション研究会
8. 光回路実装技術研究会
9. 3D・チップレット研究会
10. マイクロメカトロニクス実装技術研究会
11. EPADsロードマップ研究会
12. スペースエレクトロニク実装技術研究会
13. サーマルマネジメント研究会
14. カーエレクトロニクス研究会
15. パワーエレクトロニクス研究会
16. ヘルスケアデバイス研究会
17. 生成AI実装技術研究会
18. 最先端めっき実装研究会

エレクトロニクス実装学会誌

Journal of The Japan Institute of Electronics Packaging

会員から投稿された研究論文、最新技術動向を探る特集記事、特定技術にフォーカスした連載講座、学会の動向に関するニュースなどを内容として、会員の知識向上、コミュニケーションに寄与しております。

全会員の手元に確実に届く媒体として、その関係者への訴求力は貴社の製品・サービスのPRにお役立ていただけます。

- 発行部数: 3,200部
- 発行: 年6回(1・3・5・7・9・11月) ※冊子版(1・5・9月)
- 広告掲載申込締切:前々月25日
- 広告入稿データ締切:前月1日

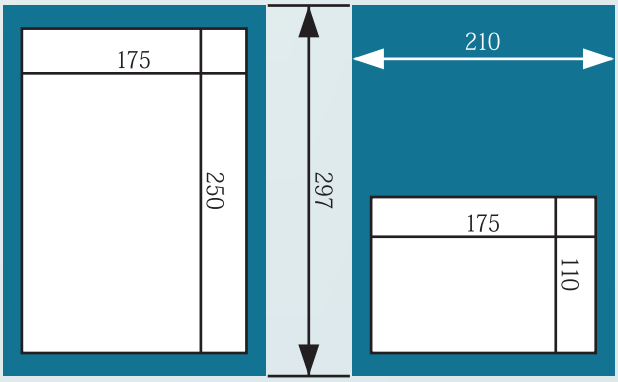
■広告掲載料金(1か月)

(税別)

会誌掲載場所			一般	賛助会員
表2 (ブリード版可)	1色	1頁	90,000円	80,000円
	4色	1頁	135,000円	120,000円
表3 (ブリード版可)	1色	1頁	80,000円	70,000円
	4色	1頁	120,000円	105,000円
表4	1色	1頁	100,000円	90,000円
	4色	1頁	150,000円	135,000円
目次裏	1色	1頁	80,000円	70,000円
前付	1色	1頁	50,000円	40,000円
	1色	½頁	30,000円	20,000円

・複数回掲載お申込の場合は、弊社営業までご相談ください。
・広告内容に著作権、肖像権侵害のおそれのあるもの、また、広告表現上不適当と考えられる場合は、掲載をお断りすることがございます。
・原稿締切日以降の掲載延期や中止は、キャンセル料として掲載料金全額を請求させていただきます。

■広告原稿制作要項



広告寸法
1頁　天地250mm×左右175mm
1/2頁　天地110mm×左右175mm

製本寸法
A4　天地297mm×左右210mm

- 広告原稿は完全データ(テキストは全てアウトライン化済み)でご入稿ください。
- 入稿仕様書及び4色原稿については簡易校正、1色原稿は出力紙または出力見本PDFファイルを必ず添付してください。

推奨アプリケーション
・Adobe IllustratorおよびPhotoshop(CCまで対応可)
・PDF、Word、Excel、PowerPointファイルでの入稿は不可
・保存形式はEPS形式またはAI形式

推奨貼込画像形式
・PhotoshopEPSまたはTIFF (PSD形式は不可、埋め込む場合でも元画像は添付)
・EPSエンコーディングの設定はVr.8〜10でバイナリ、CS以降はASCIIまたはASCII85
・カラーモードの設定は1色の場合グレースケール またはモノクロ2階調(RGBは不可)

エレクトロニクス実装学会の賛助会員

第一線の企業研究者・開発者にしっかり届く

artience(株)
(株)アイシン
I-PEX(株)
旭化成(株)
味の素ファインテクノ(株)
アテネ(株)
(株)アドウェルズ
アトテックジャパン(株)
(株)アドバンテスト ATEビジネスグループ
荒川化学工業(株)
(株)アルバック 開発本部 先進技術研究所
(株)アルメックステクノロジーズ
イーヴィグループジャパン(株)
石原ケミカル(株)
石原産業(株)
板橋精機(株)
イビデン(株)
インスペック(株)
上村工業(株)
(株)ウォルツ
ウシオ電機(株) 光プロセス事業部
AGC(株)
(株)NSC
(株)エヌエフ回路設計ブロック
NTT(株)
NTTイノベーティブデバイス(株)
(株)ENEOSマテリアル 先端素材開発部
(株)荏原製作所
FICT(株)
MI-6(株)
(株)エンプラス研究所
大阪有機化学工業(株)
(株)大橋製作所
(株)岡本工作機械製作所
奥野製薬工業(株)
オムロン(株) インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー検査システム事業本部
オリエンタル鍍金(株)
(株)オリジン
オリンパス(株)
花王(株) テクノケミカル研究所
花王(株) 電子材料
化研テック(株)
(株)金沢村田製作所
キヤノン(株) デバイス開発本部デバイス開発統括部門
群栄化学工業(株)
(一社)KEC関西電子工業振興センター
(株)ケミトックス
(株)弘輝
(株)国際電気
小島化学薬品(株)
コスモ石油ルブリカンツ(株)
コニカミノルタ(株)
小西安(株)
コネクテックジャパン(株)
(株)小森コーポレーション
(株)サーマプレシジョン
サカタインクス(株) 研究開発本部 第一研究部
サンユレック(株)
(株)三社電機製作所
CKD(株)
JSR(株)
JX金属(株)
JX金属商事(株)
JX金属戦略技研(株)
(株)JCU
(株)シグマ
四国化成工業(株)
昭栄化学工業(株)
信越ポリマー(株)
新光電気工業(株)
(株)SCREEN PE ソリューションズ
住友金属鉱山(株)
積水化学工業(株)
(株)先端力学シミュレーション研究所
双信電機(株)
ソニーセミコンダクタソリューションズ(株)
ダイキン工業(株) テクノロジー・イノベーションセンター
(株)大昌電子
(株)ダイセル
大日本印刷(株) ファインパッケージング本部
太陽インキ製造(株)
(株)太洋工作所
太陽誘電(株) 開発研究所
タカヤ(株) 産業機器事業部
田中貴金属工業(株)
(株)タムラ製作所
塚田理研工業(株)
(株)T&K TOKA
ティー・エイ・インスツルメント・ジャパン(株)
TSMCジャパン3DIC研究開発センター(株)
ディップソール(株)
DDPスペシャルティ・プロダクツ・ジャパン(株)
テクノホライゾン(株)・ロボティクスアジア営業本部
デンカ(株)
(株)トーア電子
東京エレクトロン デバイス(株)／ PB BU
東京応化工業(株)
(株)東芝
(株)東設
東レ(株)
東レエンジニアリング(株)
(株)東レリサーチセンター
DOWAエレクトロニクス(株)
TOTO(株)
東洋ビジュアルソリューションズ(株) (artienceグループ)
TOWA(株)
(株)トクヤマ
特許庁
TOPPAN(株) エレクトロニクス事業本部
TOPPANホールディングス(株)
長瀬産業(株)
ナミックス(株)
ニッカン工業(株)
日産化学(株)
日鉄ケミカル&マテリアル(株)
日東電工(株)
日本電気(株)
日本フイルコン(株) 総合研究開発室
日本ガイシ(株) 研究開発本部 DS開発統括部
日本化学工業(株)
日本化薬(株)
日本航空電子工業(株)
日本高純度化学(株)
日本合成化工(株)
日本サムスン(株) Samsungデバイスソリューション研究所
日本シイエムケイ(株)
(株)日本スペリア社
日本ゼオン(株) 総合開発センター
日本曹達(株)
(一社)日本電子回路工業会
日本パーカライジング(株)
日本発条(株)
(株)野田スクリーン
(株)パーカーコーポレーション
パーミジャパン(株)
伯東(株)システムイノベーションカンパニー プリント基板ソリューション営業部
白光(株)
パナソニック インダストリー(株) 電子材料事業部
パナソニックインダストリー(株)
パナソニックホールディングス(株)
ハニー化成(株)
ハリマ化成(株)
ビアメカニクス(株)
(株)PFU
(株)日立製作所
(株)日立パワーソリューションズ
ヒロセ電機(株)
華為技術日本(株)
ファインテック日本(株)
福田金属箔粉工業(株)
(株)フジクラ
富士電機(株)
富士フイルム(株) エレクトロニクスマテリアルズ開発センター
古河AS(株)
古河電気工業(株)
古野電気(株)
ペルノックス(株)
北陽電機(株)
HOYA(株)
マクダーミッド・パフォーマンス・ソリューションズ・ジャパン(株)
松田産業(株)
三井化学(株)
三井金属(株) 総合研究所企画室
三井金属(株) 銅箔事業部
三井金属(株) 機能性粉体事業部
三菱ガス化学(株)
三菱ケミカル(株)
三菱電機(株)
三菱電機エンジニアリング(株)
三菱マテリアル(株)
三ツ星ベルト(株)
(株)三ツワフロンテック
武蔵エンジニアリング(株)
(株)ムラキ
(株)村田製作所
(株)メイコー
メック(株)
メルテックス(株)
モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社
ヤマハロボティクス(株) 長野事業所
(株)山本鍍金試験器
ユーロフィンFQL(株)
Rapidus(株)
利昌工業(株)
リンクステック(株)
リンクステック(株) 事業開発本部 開発部
リンテック(株)
(株)レゾナック エレクトロニクス事業本部 積層材料事業部
(株)レゾナック 先端融合開発研究所

2026年1月現在

【広告のお問い合わせ】
NKCOMS 日刊工業コミュニケーションズ
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-11-2 川商ビル
TEL：03-5614-3080(代) FAX：03-5614-3011 www.nikkanad.co.jp
E-mail：ohno@nikkanad.co.jp